

## INFORMAZIONI GENERALI

### **Sede**

Centro Congressi Milanofiori  
Strada 1 - Milanofiori - Assago

Il Centro Congressi Milanofiori è all'ingresso (Strada 1) del Centro Direzionale Milanofiori.

### **In auto:**

Dalle autostrade A8-Varese, A9-Como, A4-Torino: Tangenziale Ovest in direzione A7-Genova/A1-Bologna, uscita Assago-Milanofiori; seguire le indicazioni per il Centro Direzionale Milanofiori.

Dall'autostrada A4-Venezia: Tangenziale Est in direzione A1-Bologna/A7-Genova poi Tangenziale Ovest, direzione A7-Genova, uscita Assago-Milanofiori; seguire le indicazioni per il Centro Direzionale Milanofiori.

Dall'autostrada A1-Bologna: Tangenziale Ovest direzione A7-Genova, uscita Assago-Milanofiori; seguire le indicazioni per il Centro Direzionale Milanofiori.

Dall'autostrada A7-GE: al termine dell'autostrada, seguire le indicazioni per il Centro Direzionale Milanofiori.

### **Con i mezzi urbani:**

Metropolitana Linea 2 fino ad Assago Milanofiori Nord.

### **Registrazione**

L'evento è gratuito previa registrazione.  
L'iscrizione deve essere effettuata inviando la scheda allegata, via e-mail o fax alla Segreteria IMAPS, entro il **5 Maggio 2011**.

I posti sono limitati, verrà data la precedenza ai Soci IMAPS.

### **Lingua Ufficiale**

Le relazioni si terranno in lingua inglese.

### **Segreteria IMAPS**

IMAPS Italy  
C.so Mazzini, 14 - 27100 Pavia  
Tel. 0382.309579 - Fax 0382.304892  
E-mail: infotiscali@imaps-italy.it  
web: www.imaps-italy.it



International Microelectronics  
And Packaging Society - Italian Chapter  
[www.imaps-italy.it](http://www.imaps-italy.it)

## LED packaging, components and systems

all'interno di  
LUMEN FORTRONIC



Assago  
12 Maggio 2011

Centro Congressi Milanofiori

# PROGRAMMA

- 13.30 Welcome Imaps Italy
- 13.40 **1<sup>st</sup> Level Packaging of High Brightness Phosphor Converted White LEDs**  
*Herbert Brunner, Osram*
- 14.30 **Tclad substrates**  
*Michael Stoll, Berquist*
- 14.55 **New adhesive materials developments for LED applications: from transparent die-attach to LED array packaging.**  
*Andreas Kraft, Delo*
- 15.20 **LED Packaging Techniques and Materials for Automotive**  
*M. Antonipieri, M. Mos, S. Padovani*  
Centro Ricerche Plast-Optica  
*Andrea Vailati*  
Magneti Marelli Automotive Lighting
- 15.45 BREAK
- 16.00 **Streetlight LED design**  
*Alberto Gerli, Arianne*
- 16.25 **IAMS thick film printed aluminum substrates for Thermal conductivity Management in LEDs**  
*Andrea Saggio, Micropac*
- 16.50 **Discussion and conclusions**

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

### LED packaging, components and systems

**12 Maggio 2011**

Centro Congressi Milanofiori - Assago

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria IMAPS Italy via e-mail (infotiscali@imaps-italy.it) o Fax (0382 304892), entro il **5 Maggio 2011**.

Cognome.....

Nome .....

Azienda/Ente .....

Indirizzo .....

Città .....

C.A.P. .... Provincia.....

Tel. .... Fax .....

E-mail.....

La partecipazione all'evento è gratuita.  
I posti sono limitati, verrà data precedenza ai Soci IMAPS.

Data ..... Firma .....

Ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali dell'art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 autorizzo IMAPS Italy a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione di tutte le proprie attività istituzionali, ivi compresa la comunicazione, l'informazione e la promozione.

